



平成 22 年 3 月 26 日

各 位

会 社 名 三 益 半 導 体 工 業 株 式 会 社  
代 表 者 名 取 締 役 社 長 中 澤 正 幸  
(コード番号 8155 東証第一部)  
問 合 せ 先 常 務 取 締 役 八 高 達 郎  
管 理 本 部 長  
(TEL. 027-372-2011)

### 業績予想及び配当予想に関するお知らせ

未定としておりました平成 22 年 5 月期通期の業績予想及び配当予想を下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 平成 22 年 5 月期通期業績予想 (平成 21 年 6 月 1 日～平成 22 年 5 月 31 日)

	売 上 高	営 業 利 益	経 常 利 益	当 期 純 利 益	1 株 当 たり 当 期 純 利 益
	百万円	百万円	百万円	百万円	円 銭
前 回 発 表 予 想 (A)	—	—	—	—	—
今 回 発 表 予 想 (B)	57,000	2,860	1,150	540	16.13
増 減 額 (B-A)	—	—	—	—	—
増 減 率 ( % )	—	—	—	—	—
(ご参考) 前 期 実 績 (平成 21 年 5 月期)	52,597	2,742	1,008	390	11.66

#### 修正の理由

当社は平成 22 年 5 月期通期の業績予想を公表しておりませんが、当社の主力事業である半導体材料加工において、生産は回復基調で推移しており、引き続き堅調な状況が継続されるものと見込まれることから当予想を公表いたします。

当社といたしましては、今後も徹底した合理化による低コスト生産体制の構築に取り組むとともに、自社製品の拡販を積極的に進め、業績の向上に努めてまいります。

## 2. 配当予想

	1株当たり配当金		
	第2四半期末	期 末	合 計
前 回 発 表 予 想		未定	未定
今 回 発 表 予 想		12 円	24 円
当 期 実 績	12 円		
前 期 実 績 (平成 21 年 5 月期)	12 円	12 円	24 円

### 修正の理由

上記の業績予想を踏まえ、期末配当金につきましては安定的な株主還元を重視し、前期の期末配当金と同額の1株当たり12円を予定しております。

(注) 本資料に記載した業績見通し等は、現時点で入手している情報及び合理的であると判断する前提に基づき作成したものであり、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。

以 上